

世田谷区本庁舎等整備工事  
入札説明書

目次

第 1 入札の概要

- 1 趣旨
- 2 工事の概要
- 3 入札及び契約に係る条件
- 4 入札実施スケジュール
- 5 落札者決定方法

第 2 入札手続

- 1 入札参加資格確認の申請
- 2 質疑応答（入札参加資格関係）
- 3 設計図書（詳細図）の提供
- 4 質疑応答（設計図書、技術提案関係）
- 5 技術提案等書類の提出
- 6 入札方法及び入札金額
- 7 工事費内訳書の提出
- 8 技術提案等に係るヒアリング
- 9 開札
- 10 入札結果等の公表
- 11 入札参加の停止
- 12 関係会社の取扱い

第 3 その他の条件等

- 1 入札保証金及び契約保証金
- 2 支払条件
- 3 現場代理人
- 4 配置予定技術者（監理技術者等）
- 5 責任の所在
- 6 その他
- 7 事務局・問合せ先